

SKU6877: ADAPTADOR DE ENCAPSULADO QFN16, MLP16, MLF16 A DIP 16 PINES



Descripción

Plastronics IC & Burn-in Socket, para encapsulados: QFN16, MLP16, MLF16.

Características

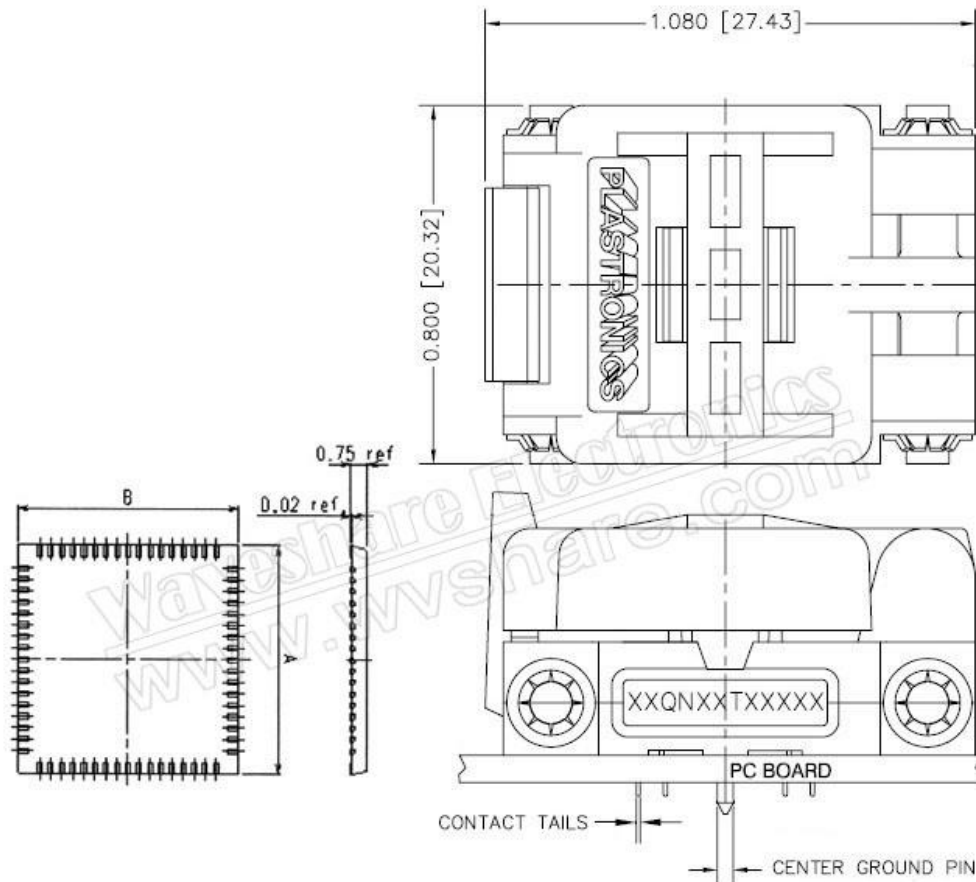
- Alta calidad y durabilidad
- Probado antes de haber sido enviado
- Fácil de usar
- Socket 16QN50K23030

Dispositivos Compatibles

- Encapsulados:
 - QFN16
 - MLP16
 - MLF16
- Paso: 0.5 mm

Dimensiones

27.43 mm x 20.32 mm



Electrónica

¿Qué vamos a innovar hoy?

	AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210		
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: MMS REV: JFRR
TOLERANCIA: N/A	ADAPTADOR DE ENCAPSULADO QFN16, MLP16, MLF16 A DIP 16 PINES		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 02/02/2021	No. Parte: SKU6877	